

公司概況資料表

以下資料由捷創科技股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。

以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意

認購相關資訊

公司簡介

主要業務項目

最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表

最近五年度簡明資產負債表

最近三年度財務比率

公司名稱：捷創科技股份有限公司(股票代號：7810)

董事長	林益民
總經理	林益民
資本額	新台幣180,000,000元
輔導推薦證券商	永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司
主辦輔導券商聯絡人電話	永豐金證券股份有限公司 羅湘萍(02)23165511
註冊地國	不適用
訴訟及非訟代理人	不適用

輔導推薦證券商認購 公司股票之相關資訊		
證券商名稱	主辦	協辦
		永豐金證券股份有限公司
認購日期	113年12月27日	
認購股數(股)	999,000	100,000
認購占擬櫃檯買賣 股份總數之比率	5.55%	0.55%
認購價格	每股55元	
認購價格之訂定 依據及方式	本推薦證券商依一般市場認購價格訂定方式，參考市場法、成本法及現金流量折現法等方式，以推算合理之認購價格，作為捷創	

科技股份有限公司(以下簡稱捷創科技或該公司)辦理股票興櫃登錄之參考價格訂定依據。再參酌該公司之所處產業前景、經營績效、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，由本推薦證券商與該公司共同議定之。

認購價格訂定與適用國際慣用之市場法、成本法及收益法之比較，目前股票價值評估方法眾多，各方法皆有其優缺點，評估之結果亦有所差異，目前常用之股票評價方法主要包括：

1. 市場法：本益比法(Price/Earnings ratio, P/E ratio)或股價淨值比法(Price Book value ratio, P/B ratio)，均透過已公開的資訊與整體市場、產業性質相近之同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業之價值依據，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分做折溢價之調整。
2. 成本法：係以帳面歷史成本資料作為公司價值評定之基礎。
3. 現金流量折現法：採用未來現金流量作為公司價值評定之基礎。

以上股票評價方法：成本法係以歷史成本為計算之基礎，易忽略通貨膨脹因素且無法反映資產實際之經濟價值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值；現金流量折現法下某些假設，如未來營收成長率、邊際利潤率、資本支出之假設等，在產業快速變化下對未來之預估甚難準確，使未來現金流量及加權平均資金成本無法精確掌握；股價淨值比法較適用於獲利不穩定，或產業成熟但獲利波動劇烈的景氣循環公司，而該公司屬獲利穩定之產業，故本推薦證券商認購捷創科技茲就市場法之本益比法進行評估。

捷創科技主要營業項目為半導體設備的安裝及服務，服務內容涵蓋設備的整個生命週期，從一開始的裝機、調校、試產、量產、保固、故障排除、過保固服務、拆-裝-移機、甚至退役後的回收或是翻修、整修等。經檢視國內上市櫃半導體產業同業，考量產品別、營運模式及營業規模後，選取上櫃公司日揚(股票代號：6208)，主要從事半導體真空零組件製造及銷售；上櫃公司瑞耘(股票代號：6532)，主要從事半導體零組件系統設備製造及銷售；以及上櫃公司翔名(股票代號：8091)，主要從事半導體設備零組件買賣及製造；作為該公司之採樣同業，並以上櫃半導體業做為比較群組。

單位:倍

公司	期間	113年9月	113年10月	113年11月	平均
日揚(6208)		17.81	15.76	14.77	16.11
瑞耘(6532)		19.81	20.31	20.96	20.36
翔名(8091)		21.76	20.52	20.39	20.89
上櫃半導體		27.57	26.71	26.87	27.05
上市半導體		26.07	27.74	24.28	26.03

資料來源：證券交易所及櫃檯買賣中心網站

以該公司112年度及113年上半年度經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告為基礎，設算捷創科技最近四季(112年下半年加計113年上半年)合併稅後淨利合計數為56,905仟元，以捷創科技目前股本18,000千股，推算捷創科技最近四季之每股稅後盈餘約為3.16

修訂日期：113年7月

元，依採樣公司最近三個月平均本益比之簡單算術平均數16.11倍~27.05倍，依上述本益比區間計算，其每股合理價格區間為50.90元至85.48元，經考量興櫃股票流動性風險及市場可能之折價率後，依前述參考價格之八折計算，其每股合理價格區間為40.72元至68.38元，議定主辦及協辦推薦證券商股票認購價格為每股55元，介於每股合理價格區間內，故議定之認購價格尚屬合理。

綜上所述，本次興櫃認購價格之訂定除參酌國際慣用之評價法計算該公司合理價格，另並參酌該公司之所處產業、經營績效、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，與該公司共同議定之興櫃認購價格為每股55元，尚屬合理。

公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

一、公司介紹

捷創科技成立於民國93年5月，為專業的半導體設備服務廠商。捷創科技主要從事半導體製程設備與檢測設備相關之技術工程服務與維修、設備代理、自製設備之買賣與系統整合服務。在設備技術工程服務與維修方面，提供客戶從裝機階段到穩定生產階段等期間之設備安裝、校驗、應用支援、良率提升、教育訓練、設備試產、移轉、定期維護保養、維修、軟硬體更新、整新等服務；在代理與自有產品方面，提供客戶維修服務的同時，也發現客戶在工程上的需求，故捷創科技也代理多家公司產品，同時研發自有治具、配件產品，開發出 JEEP 平台，滿足客戶測試、工程分析、系統整合的需求。

二、歷史沿革

年度	月份	重要紀事
民國93年	5月	公司成立，中文名稱為捷創科技股份有限公司，登記資本額壹千萬元；實收資本額壹千萬元
民國98年	3月	公司總部搬遷至新竹市關新路現址
民國99年	11月	通過 ISO 9001:2008 品質認證
民國101年	10月	獲得愛德萬台灣認證及授權
民國104年	3月	與美商 Micro Precision Calibration Inc. (MPC) 共同成立捷創微精量測(股)公司
民國105年	6月	維修中心搬遷至新竹市水利路現址
民國106年	10月	取得醫療器材販賣許可執照
民國107年	8月	通過 ISO 9001:2015 品質認證
民國110年	4月	與台灣愛普生簽訂授權維護服務合約
民國111年	2月	取得荏原製作所(EBARA)工程服務委託
民國111年	7月	取得愛德萬公司93K SD EOS(End of Service)授權
民國111年	11月	公司捐贈並協助安裝一台 V101測試系統予明新科技大學
民國112年	8月	取得愛德萬公司 T 系列測試機 EOS 授權
民國113年	7月	公司捐贈 V101與越南和平大學協助越南培育半導體測試相關人才
民國113年	10月	公司捐贈 V101與銘傳大學，協助培育半導體測試相關人才

三、經營理念

捷創科技秉持技術創新、誠信經營及專業服務的精神，透過我們所建構的專業服務平台、豐富的流程管理經驗及品質要求，提供最專業的技術服務，協助設備原廠在自動化設備操作與程序上，提供順暢/穩定/可靠的專業工程服務，以此創造合作夥伴、客戶和捷創的三贏成果。

四、未來展望

1.短期發展計畫

(1)持續擴展設備技術工程服務業務

除配合現有客戶產品發展提供必要之技術工程能量外，並開發來自於設備使用之終端客戶或其他半導體設備廠之設備技術服務，促進捷創科技產品服務範圍增加與長期產品規劃，提供更完整的全方案產品服務，成為設備使用者的最佳設備服務伙伴。

(2)拓展設備延壽服務

與捷創科技配合之半導體設備原廠設備陸續有除役的計畫，統合捷創科技接手來自於原廠的設備、部件、維修手法等能量，並拓展全球之延壽設備之年度維護合約、部件維修、校驗與買賣的業務。

(3)推廣自有產品

自有產品之推廣，不同於前兩項之業務進行方式，需要進行充分的市場調查、競爭分析、與客戶關係經營，故除了持續的產品研究開發外，布建足夠的業務能量，逐步擴大市場之滲透率，提供服務客戶之設備周邊之軟、硬體之整合與改良等業務，提供完整的技術支援和客製化整合服務，提升客戶滿意度。

2.長期業務發展計畫

(1)智能設備技術工程服務業務

設備技術工程服務之成長也伴隨著人力增加的需求，惟在少子化的衝擊下，勢必也會影響捷創科技技術工程服務之能量。據此，捷創科技思考如何將 JEEP 產品之特性與技術工程服務之需求，透過 JEEP 遠端監控與智能控管等功能，來提升設備技術工程服務之效能。

(2)自有產品之跨領域應用及拓展海外市場

捷創科技自有產品主要圍繞在半導體產業，目前有關於工廠自動化、智能化與遠端控制的需求也多半來自於半導體產業。惟其他產業因少子化的影響，對於 Smart Manufacturing 及 Smart Lab.之需求也不亞於半導體產業，故透過跨領域應用之業務開發，公司可以分散風險，增加新的業務機會。

此外隨著半導體產業之區域化分散化之趨勢，透過捷創科技之轉投資公司、代理商、或捷創科技主要客戶之海外工廠需求等，來推展海外之市場。

(3)推動國際合作與併購策略

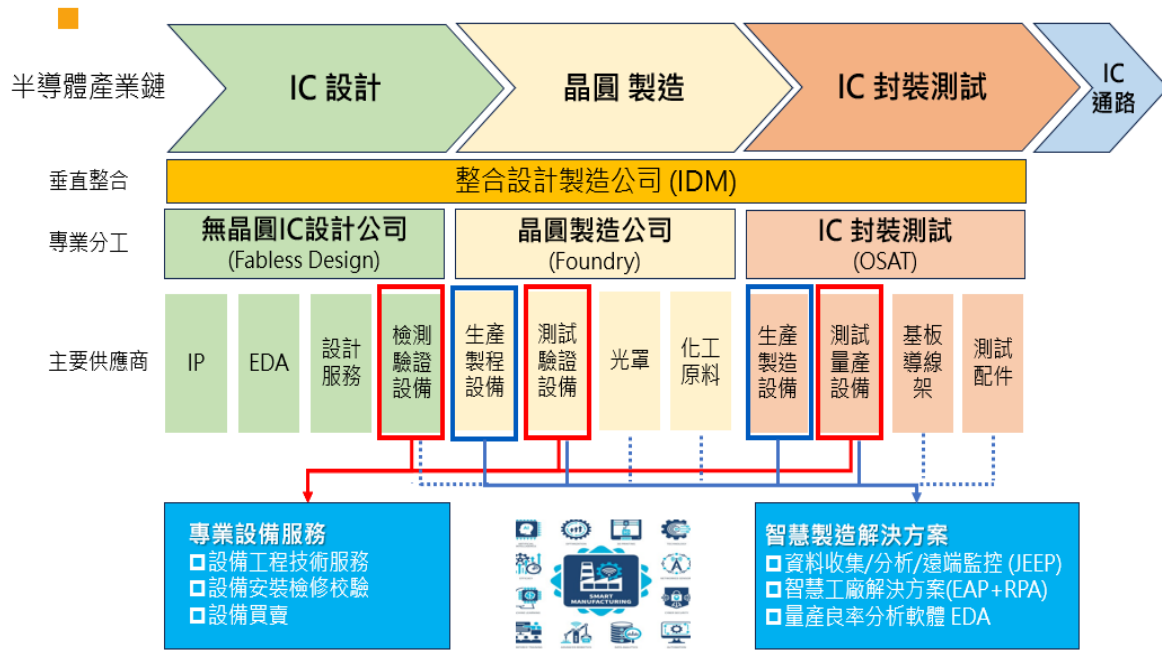
為了更有效率之經營與取得更多的技術與市場份額，捷創科技將尋求可能的合作與併購之機會。

主要業務項目：

主要從事半導體製程設備與檢測設備相關之工程技術服務、維修、設備代理、自製設備之買賣與系統整合服務。

公司所屬產業之上、中、下游結構圖：

公司主要從事半導體製程設備與檢測設備相關之工程技術服務、維修、設備代理、自製設備之買賣與本公司 JEEP 產品於 Smart Manufacturing 及 Smart Lab. 等系統整合服務等，屬半導體產業之中、下游。



半導體產業主要上、中、下游之關聯及產業定義：

上游：包括 IP 設計、IC 設計及代理服務，主要進行積體電路的研發設計及佈局圖製作。

中游：涉及 IC/晶圓製造，涵蓋生產製程及檢測設備、光罩、化學品等。

下游：包括 IC 封裝測試及模組製作，涉及生產製程及檢測設備、基板、導線架等，以及 IC 通路管理。

本公司產品與服務主要用於為 IC/晶圓製造及 IC 封裝測試，貫穿於半導體生產製造流程。

產品名稱	產品圖示及介紹	重要用途或功能	最近一年度營收金額(千元)	占總營收比重(%)
設備技術工程服務與維修	圖一	提供客戶從裝機階段到穩定生產階段等期間之設備安裝、校驗、應用支援、良率提升、教育訓練、設備試產、移轉、定期維護保養、維修、軟硬體更新、整新等服務。	329,738	90
代理與自有產品	圖二	提供客戶維修服務的時，也發現客戶在工程上的需求，故捷創科技也代理 Advantest、Galaxy、Test Inspire 等公司產品，同時研發自有治具、配件產品，開發出 JEEP 平台，滿足客戶測試、工程分析、系統整合的需求。	35,868	10
合計			365,606	100

圖一



圖二

電子電路系統設計、製作	韌體開發	軟體開發
針對市場與客戶需求制訂系統規格，開發設計適合的電路，選擇適合的零組件，最佳化電路板的佈局設計，並依照設計實施系統整合及功能驗收等作業。	捷創研發團隊也針對韌體開發提供開發設計服務，提供客戶產品韌體流程定義及通訊協定，測試方法等支援與優化建議。並針對客戶產品進行流程的提升與改善。	捷創可依客戶需求，提供軟體設計、系統開發、測試、移除錯誤與維護以及開發後功能性驗證。並針對產品開發後，進行測試，確保性能與流暢度，適時提出有效且有利於產品的優化建議。
IoT 與設備自動化整合服務	精密治具設計製造	機構自動化設計開發
因應物聯網的蓬勃發展，捷創可以提供客製化的服務。我們也已經開發完成雲端智慧整合系統，滿足客戶的需求。針對特殊儀器設備，開發自動化監控服務，可以降低人力需求，同時進行大數據分析管理。	捷創團隊累積十餘年機構開發的經驗，深知客戶需求，我們可以提供客製化的精密零件加工服務，滿足客戶機台維修與新產品開發的需求。	我們的團隊已經累積十餘年的機構開發與自動化設計整合經驗，服務的客戶涵蓋半導體、面板、太陽能等產業，我們專門提供客製化的機構與自動化設計服務。

最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表

單位：新臺幣千元

項目	年度	108年 (註1)	109年 (註1)	110年 (註1)	111年 (註2)	112年 (註2)	113年截 至11月份止 (自結數)(註3)
營業收入		246,448	320,026	320,461	436,837	365,606	376,464
營業毛利		113,464	148,631	136,248	203,885	162,401	169,312
毛利率(%)		46.04	46.44	42.52	46.67	44.42	44.97
營業損益		31,830	49,586	47,322	59,504	49,370	38,806
營業外收入		17,247	18,534	10,403	25,084	20,774	26,095
營業外支出		3,387	11,821	6,644	1,582	2,560	788
稅前損益		45,690	56,299	51,081	83,006	67,584	64,113
稅後損益		37,052	45,576	41,281	65,350	56,699	52,315
每股盈餘(元)		3.37	4.14	3.75	5.94	5.00	3.44
股利 發放	現金股利(元)	3.33	3.80	3.22	4.50	3.50	-
	股票股利(資本 公積轉增 資)(元)	-	-	-	-	-	-
	股票股利(盈餘 轉增資)(元)	-	-	-	1.00	-	-

註1：108~110年度財務資料係依我國企業會計準則編製並經會計師查核簽證。

註2：111~112年度財務資料係依 IFRS 編製並經會計師查核簽證。

註3：係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。

最近五年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

項目	年度	108年 (註1)	109年 (註1)	110年 (註1)	111年 (註2)	112年 (註2)
流動資產		214,153	286,523	277,853	371,278	371,328
基金及長期投資		58,775	61,993	64,046	25,115	55,131
固定資產		82,881	80,030	80,135	81,336	82,654
無形資產		3,187	2,770	2,186	1,584	1,097
其他資產		5,202	10,923	11,348	19,347	42,436
資產總額		364,198	442,239	435,568	498,660	552,646
流動 負債	分配前	106,203	176,535	169,476	202,271	129,348
	分配後	139,550	214,553	201,629	247,271	178,348
長期負債		13,293	7,093	3,493	-	-
其他負債		5,565	7,357	8,269	10,389	30,008
負債 總額	分配前	125,061	190,985	181,238	212,660	159,356
	分配後	158,408	229,003	213,391	257,660	208,356
股本		100,000	100,000	100,000	100,000	140,000
資本公積		71,250	71,250	71,250	71,250	136,200
保留	分配前	70,425	82,655	85,918	117,327	119,026

修訂日期：113年7月

最近五年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

年度		108年 (註1)	109年 (註1)	110年 (註1)	111年 (註2)	112年 (註2)
項目						
盈餘	分配後	37,078	44,637	53,765	72,327	70,026
長期股權投資 未實現跌價損失		-	-	-	-	-
累積換算調整數		(2,538)	(2,651)	(2,838)	(2,577)	(1,936)
股東權益	分配前	239,137	251,254	254,330	286,000	393,290
總額	分配後	205,790	213,236	222,177	241,000	344,290

註1：108~110年度財務資料係依我國企業會計準則編製並經會計師查核簽證。

註2：111~112年度財務資料係依 IFRS 編製並經會計師查核簽證。

TOP ^

最近三年度財務比率

年度		110年	111年	112年
項目				
財務比率	毛利率(%)	42.52	46.67	44.42
	流動比率(%)	163.95	183.55	287.08
	應收帳款天數(天)	108	72	80
	存貨週轉天數(天)	174	155	341
	負債比率(%)	41.61	42.65	28.84

TOP ^

投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至[公開資訊觀測站!!](#)

修訂日期：113年7月